



Press Release

2015年12月14日

CoorsTek と旧コバレントマテリアルが一体となった技術の成果を セミコン・ジャパンでご覧いただけます

お客様のご要望にお応えしたエンジニアドセラミックス部材が、最先端の半導体プロセスを支えています

クアーズテック株式会社

日本・東京、米国・コロラド州ゴールデン、2015年12月14日

世界最大のエンジニアドセラミックス・メーカーである CoorsTek は、12月16～18日に東京で開催されるセミコン・ジャパンにおいて、半導体プロセス部材をフルラインナップで展示いたします。これは、セミコン・ジャパンで CoorsTek とコバレントマテリアル（旧東芝セラミックス、現・クアーズテック株式会社）が統合された成果をお見せする初めての機会となります。CoorsTek は 昨年のセミコン・ジャパン開催直後の 2014年12月に、コバレントマテリアルを買収いたしました。

CoorsTek は、次のような高純度セラミックと耐久性に優れた製造装置用部材を展示します。

- PureSiC™ CVD 炭化ケイ素、PlasmaPure-UC™ アルミナ、StatSafe™ 耐 ESD セラミックなどの超高純度半導体グレードのセラミック
- 窒化アルミニウム、グラファイト、石英、イットリアおよびその他の先端部材
- RTP、エピ、エッチング、インプラント、その他の先端プロセス向けカスタム設計部材

半導体産業は CoorsTek の重要な市場であり、CoorsTek は業界で最大かつ最も経験豊富で、信頼を得ている半導体プロセス開発のパートナーです。「半導体の製造工程はより高度な局面へと進化し続けており、極限まで高めた純度とプロセスの汚染除去の必要性がさらに高まっています」と、ジョナサン・クアーズ、CoorsTek 半導体・医療グループ最高経営責任者（CEO）は説明しています。「クアーズテック株式会社の高度な技術が加わったこの一年間は、私たちがお客様の生産性向上、ダウンタイムの削減、スループットの向上を実現する方法を発展させてきたことに他なりません。」

お客様のご要望についてのご相談には、CoorsTek のブース 5621 までお越しください。または、coorstek.com をご覧ください。

クアーズテック株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎 2-11-1 大崎ウイスタワー	T	03 5437 6265	Shiro_Inoue@coorstek.co.jp
	F	03 5437 7172	coorstek.co.jp

クアーズテックについて

CoorsTek は、他に類のない高品質の製品を求める先端技術企業・製造会社に応え、エンジニアドセラミックスや先端素材を提供し、世界を目に見えるかたちで改善していきます。CoorsTek の製品は、エネルギー、輸送、情報技術、医療、防衛分野のグローバルな課題に対して卓越したソリューションを提供することで、多くの人々の生活に関わっています。製品情報、1910 年以来の沿革および北米、南米、欧州およびアジアでの拠点などについて、詳しくは www.coorstek.com をご参照ください。

お問い合わせ窓口：

クアーズテック株式会社

社長室法務グループ 井上史郎

03-5437-6265

Shiro_Inoue@coorstek.co.jp